(19)日本国特許庁 (JP)

# (12)公開特許公報 (A)

# (11)特許出願公開番号 特開2000-54083

(P2000-54083A) (43)公開日 平成12年2月22日(2000.2.22)

(51) Int. Cl. 7	識別記号	FΙ	FI			テーマコート	' (参考)		
C22C 38/00	303	C22C 38/00	)	303	S	5D033			
G11B 5/127		G11B 5/12	G11B 5/127		K	5D093			
5/31		5/31	5/31		С	5E049			
H01F 10/30		H01F 10/30	H01F 10/30		5E070				
17/00		17/00	17/00		В				
	審査請求	未請求 請求	項の数32	OL	(全12	頁) 最終]	頁に続く		
(21)出願番号	特願平10-223910	(71)出願人 000010098							
			アルプス	電気株:	式会社				
(22)出願日	平成10年8月7日(1998.8.7)	東京都大田区雪谷大塚町1番7号							
		(71)出願人	(71)出願人 59715154			541			
			佐藤 敏		女良!				
			長野県長野市若里186-1 グランドハイ						
		ツ若里305号							
		(71)出願人	(71)出願人 392003188						
			山沢 清	人					
			長野県長	野市松伯	代町城東	90番地			
		1							

最終頁に続く

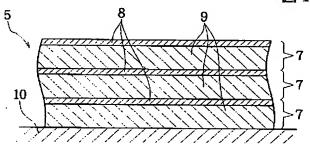
(54)【発明の名称】軟磁性多層膜とこの軟磁性多層膜を用いた平面型磁気素子、フィルタ、及び薄膜磁気ヘッド、なら びに前記軟磁性多層膜の製造方法

(74)代理人 100085453

## (57)【要約】

【課題】 従来、インダクタなどの磁性膜は、薄い膜厚を有する磁性膜と、絶縁膜とを交互に積層した多層膜構造で形成され、これにより、コア損失の低減と磁気的な飽和の防止を図っていた。ところが、前記軟磁性膜の組成と絶縁膜の組成は異なるため、成膜時に2つのターゲットが必要になることや、前記軟磁性膜と絶縁膜のエッチングレートの違いにより、加工性が悪化していた。

【解決手段】 軟磁性多層膜 5 は、複数の軟磁性膜 7 の 多層膜構造で形成されているが、各軟磁性膜 7 の表面に は、高周波に対し電気容量を有する酸化膜あるいは窒化 膜の変質層 8 が形成されている。前記変質層 8 は、軟磁 性膜 7 の表面を酸化あるいは窒化することによって形成 され、従って、軟磁性多層膜 5 は、軟磁性膜 7 の成膜に 必要なターゲットのみで形成できる。 図 1



弁理士 野▲崎▼ 照夫

#### 【特許請求の範囲】

【請求項1】 軟磁性膜の表面に、電気的な容量を有す る酸化膜あるいは窒化膜の変質層が形成され、前記変質 層が形成された軟磁性膜が多数積層されていることを特 徴とする軟磁性多層膜。

【請求項2】 前記軟磁性膜の組成にはOが含まれ、微 結晶相とアモルファス相とが混在した構造を有してお り、前記軟磁性膜の表面に、酸化膜の変質層が形成され ている請求項1記載の軟磁性多層膜。

【請求項3】 前記軟磁性膜の組成にはNが含まれ、微 10 結晶相とアモルファス相とが混在した構造を有してお り、前記軟磁性膜の表面に、窒化膜の変質層が形成され ている請求項1記載の軟磁性多層膜。

【請求項4】 前記軟磁性膜は、Fe及び/またはCo を主体とする微結晶相と、Ti, Zr, Hf, V, N b, Ta, Mo, W, Al, Si, Cr, P, C, B, Ga, Geと希土類元素から選ばれる1種または2種以 上の元素Mと、元素O及び/またはNを多量に含むアモ ルファス相とが混在した構造を有し、前記軟磁性膜の表 面に、酸化膜または窒化膜の変質層が形成されている請 20 求項1記載の軟磁性多層膜。

【請求項5】 前記微結晶相の結晶構造は、bcc構 造、hcp構造、fcc構造のうち1種あるいは2種以 上の混成構造から成る請求項4記載の軟磁性多層膜。

【請求項6】 前記微結晶相の結晶構造が、主にbcc 構造から成る請求項5記載の軟磁性多層膜。

【請求項7】 前記微結晶相の平均結晶粒径は、30n m以下である請求項4ないし6のいずれかに記載の軟磁 性多層膜。

【請求項8】 前記軟磁性膜が下記の組成で形成されて 30 いる請求項4ないし7のいずれかに記載の軟磁性多層 膜。

 $(Fe_{1-a}Co_a)_xM_yL_zO_a$ 

ただし、Mは、Zr, Hf, V, Nb, Ta, Mo, W, Al, Si, Cr, P, C, B, Ga, Geと希土 類元素から選ばれる1種または2種以上の元素であり、 Lは、Pt, Ru, Rh, Pd, Ir, Os, Sn, T i, Au, Ag, Cuから選ばれる1種または2種以上 の元素であり、組成比を示すaは、 $0 \le a \le 0$ . 5、 0、 $5 \le w \le 40$ 、 $10 \le y + z \le 40$ であり、残部は xである。

【請求項9】 前記軟磁性膜の組成比を示す a は、0 ≤  $a \le 0$ . 3, x, y, z, what 0,  $0 \le y \le 1$ 5、0 ≤ z ≤ 5、20 ≤ w ≤ 35 であり、残部が x であ る請求項8記載の軟磁性多層膜。

【請求項10】 前記元素Mは、Zr,Hfのうち一方 あるいは両方を含む元素である請求項8または9に記載 の軟磁性多層膜。

【請求項11】 前記軟磁性膜の組成 a は 0 であり、組 50 あるいは窒化膜の変質層を形成する工程と、

成Zは0at%である請求項8ないし10のいずれかに 記載の軟磁性多層膜。

【請求項12】 前記軟磁性膜が下記の組成で形成され ている請求項4ないし7のいずれかに記載の軟磁性多層 膜。

(Co1- T2) x My L2 O,

ただし、TはFe, Niのうちどちらか一方あるいは両 方を含む元素であり、Mは、Ti, Zr, Hf, Nb, Ta, Cr, Mo, Si, P, C, W, B, Al, G a, Geと希土類元素から選ばれる1種または2種以上 の元素であり、Lは、Au, Ag, Cu, Ru, Rh, Os, Ir, Pt, Pdから選ばれる1種あるいは2種 以上の元素であり、組成比を示すaは、 $0 \le a \le 0$ . 7, x, y, z, which two  $3 \le y \le 30$ ,  $0 \le z$ ≦20、7≦w≦40、20≦y+z+w≦60の関係 を満足し、残部はxである。

【請求項13】 前記軟磁性膜の組成比を示すaは、0  $\leq a \leq 0$ . 3, x, y, z, wta t% $\tau$ ,  $7 \leq y \leq 1$  $5, 0 \le z \le 19, 20 \le w \le 35, 30 \le y + z + w$ ≦50の関係を満足し、残部はxである請求項12記載 の軟磁性多層膜。

【請求項14】 前記元素TはFeである請求項12ま たは13に記載の軟磁性多層膜。

【請求項15】 CoとFeの濃度比は、0.3≤{C o/(Co+Fe)} ≦0.8である請求項14記載の 軟磁性多層膜。

【請求項16】 前記軟磁性膜を構成する一元素とし て、Oの代わりにNが、あるいはOと共にNが用いられ る請求項8または12に記載の軟磁性多層膜。

【請求項17】 前記軟磁性膜の比抵抗は、300~3  $000\mu\Omega$ ・cmである請求項4ないし16のいずれか に記載の軟磁性多層膜。

【請求項18】 請求項1ないし16のいずれかに記載 された軟磁性多層膜によって磁心が形成されていること を特徴とする平面型磁気素子。

【請求項19】 請求項1ないし16のいずれかに記載 された軟磁性多層膜によって磁心が形成されていること を特徴とするフィルタ。

【請求項20】 少なくとも下部コア層と、記録媒体と x, y, z, wはa t % で、 $5 \le y \le 3.0$ 、 $0 \le z \le 2.40$  の対向部で前記下部コア層と磁気ギャップを介して対向 する上部コア層と、両コア層に記録磁界を与えるコイル 層とを有する薄膜磁気ヘッドにおいて、前記下部コア層 と上部コア層のうち少なくとも一方は、請求項1ないし 16のいずれかに記載された軟磁性多層膜により形成さ れていることを特徴とする薄膜磁気ヘッド。

> 【請求項21】 成膜装置内に、組成にO及び/または Nを有する軟磁性膜を成膜した後、前記装置内に酸素あ るいは窒素を導入して、前記軟磁性膜の表面を酸化ある いは窒化させ、前記表面に電気的な容量を有する酸化膜

前記工程を繰り返し行い、表面に変質層を有する軟磁性 膜を積層して多層膜化する工程と、を有することを特徴 とする軟磁性多層膜の製造方法。

【請求項22】 前記軟磁性膜を成膜した後、前記軟磁 性膜を大気にさらして、前記軟磁性膜の表面を酸化さ せ、前記表面に電気容量を有する酸化膜の変質層を形成 する請求項21記載の軟磁性多層膜の製造方法。

【請求項23】 前記軟磁性膜の組成にOを有する場 合、前記軟磁性膜の表面を酸化して、前記表面に酸化膜 の変質層を形成する請求項21または22に記載の軟磁 10 性多層膜の製造方法。

【請求項24】 前記軟磁性膜の組成にNを有する場 合、前記軟磁性膜の表面を窒化して、前記表面に窒化膜 の変質層を形成する請求項21記載の軟磁性多層膜の製 造方法。

【請求項25】 前記軟磁性膜を下記の組成で形成する 請求項21ないし24のいずれかに記載の軟磁性多層膜 の製造方法。

 $(Fe_{1-a}Co_a)_xM_yL_zK_w$ 

ただし、Mは、Zr, Hf, V, Nb, Ta, Mo, W, Al, Si, Cr, P, C, B, Ga, Geと希土 類元素から選ばれる1種または2種以上の元素であり、 Lは、Pt, Ru, Rh, Pd, Ir, Os, Sn, T i, Au, Ag, Cuから選ばれる1種または2種以上 の元素であり、KはOまたはNのうち一方、あるいは両 方を含む元素であり、組成比を示す a を、 $0 \le a \le 0$ . ≦20、5≦w≦40、10≦y+z≦40とし、残部 はxである。

【請求項26】 前記軟磁性膜の組成比を示すaを、0 30 Hf-O膜を挙げることができる。  $\leq a \leq 0$ . 3, x, y, z, wtta t% $\sigma$ ,  $7 \leq y \leq 1$  $5 \cdot 0 \le z \le 5 \cdot 20 \le w \le 35$ とし、残部はxである 請求項25記載の軟磁性多層膜の製造方法。

【請求項27】 前記元素Mを、Zr, Hfのうち一方 あるいは両方を含めて形成する請求項25または26に 記載の軟磁性多層膜の製造方法。

【請求項28】 前記軟磁性膜の組成aを0で、組成Z をOat%で形成する請求項25ないし27のいずれか に記載の軟磁性多層膜の製造方法。

【請求項29】 前記軟磁性膜を下記の組成で形成する 40 請求項21ないし24のいずれかに記載の軟磁性多層膜 の製造方法。

 $(Co_{1-x}T_x)_xM_yL_zK_x$ 

ただし、TはFe, Niのうちどちらか一方あるいは両 方を含む元素であり、Mは、Ti、Zr、Hf、Nb、 Ta, Cr, Mo, Si, P, C, W, B, Al, G a, Geと希土類元素から選ばれる1種または2種以上 の元素であり、Lは、Au, Ag, Cu, Ru, Rh, Os, Ir, Pt, Pdから選ばれる1種あるいは2種 以上の元素であり、KはOまたはNのうち一方、あるい 50 にコア損失が大きくなる。よって、前記コア損失の発生

は両方を含む元素であり、組成比を示すaを、0≤a≤ 0. 7, x, y, z, wta t% $\tau$ ,  $3 \le y \le 30$ , 0  $\leq z \leq 20$ ,  $7 \leq w \leq 40$ ,  $20 \leq y + z + w \leq 60 \geq 0$ し、残部はxである。

【請求項30】 前記軟磁性膜の組成比を示すaを、0  $\leq a \leq 0$ . 3, x, y, z, what %  $\forall$ ,  $7 \leq y \leq 1$  $5, 0 \le z \le 19, 20 \le w \le 35, 30 \le y + z + w$ ≦50とし、残部はxである請求項29記載の軟磁性多 層膜の製造方法。

【請求項31】 前記元素TをFeで形成する請求項2 9または30に記載の軟磁性多層膜の製造方法。

【請求項32】 CoとFeの濃度比を、0.3≦{C o/(Co+Fe)}≦0.8で形成する請求項31記 載の軟磁性多層膜の製造方法。

【発明の詳細な説明】

[0001]

【発明の属する技術分野】本発明は、例えば平面型磁気 素子(トランス、インダクタ)の磁心などに用いられる 軟磁性膜に係わり、特に、軟磁性膜を成膜するためのタ 20 ーゲットのみで、軟磁性膜と絶縁膜(変質層)の多層膜 構造を形成できる軟磁性多層膜とこの軟磁性多層膜を用 いた平面型磁気素子、フィルタ、及び薄膜磁気ヘッド、 ならびに前記軟磁性多層膜の製造方法に関する。

[0002]

【従来の技術】平面型磁気素子(トランス、インダク タ)、フィルタ、及び薄膜磁気ヘッドなどの磁性層とし て使用される軟磁性膜は、高周波特性に優れている必要 性があり、例えば周波数特性に優れた軟磁性膜として、 特開平6-316748号公報に記載されているFe-

【0003】図9は、従来のインダクタの断面図であ る。図9では、磁性層1の上に平面コイル3が形成さ れ、前記平面コイル3が絶縁層2によって覆われてい る。さらに前記絶縁層2上に磁性層4が形成され、この 磁性層4の端部が、前記磁性層1と磁気的に接続されて いる。前記磁性層1,4は、高周波特性に優れた、前記 Fe-Hf-O膜などによって形成されている。前記磁 性層1,4はスパッタ法などによって成膜されるが、平 面コイル3を覆っている絶縁層2上に形成される磁性層 4は、磁気的な飽和を防ぐため、前記磁性層4の膜厚を 厚くする必要性がある。

【0004】しかし、前記磁性層4の膜厚が厚く形成さ れると、髙周波帯域におけるコア損失(鉄損)が大きく なるといった問題がある。コア損失は、比抵抗に反比例 の関係にあり、前述したFe-Hf-O膜は高い比抵抗 を有しているため、前記Fe-Hf-O膜を磁性層 1, 4として使用すれば、コア損失を低減できる。しかし、 同時に前記コア損失は、膜厚の二乗に比例の関係にある ため、膜厚が厚くなれば、高周波帯域においては、急激

ることである。また本発明では、前記微結晶相の平均結晶粒径は、30nm以下であることが好ましい。 【0011】また本発明では、前記軟磁性膜が例えば下

を低減し、磁気的飽和を防止するためには、薄い膜厚で形成された軟磁性膜と、絶縁膜とを交互に積層した多層膜を用いることが必要になる。前記絶縁膜には、絶縁材料として一般的なAl,O,やSiO,などが使用されている。

記の組成で形成されている。 (Fe<sub>1-4</sub>Co<sub>4</sub>)<sub>x</sub>M<sub>y</sub>L<sub>2</sub>O<sub>4</sub>

#### [0005]

ただし、Mは、Zr, Hf, V, Nb, Ta, Mo, W, Al, Si, Cr, P, C, B, Ga, Ge と希土 類元素から選ばれる 1 種または 2 種以上の元素であり、Lは、Pt, Ru, Rh, Pd, Ir, Os, Sn, Ti, Au, Ag, Cu から選ばれる 1 種または 2 種以上の元素であり、組成比を示す a は、 $0 \le a \le 0$ . 5、x, y, z, w は a t%で、 $5 \le y \le 30$ 、 $0 \le z \le 20$ 、 $5 \le w \le 40$ 、 $10 \le y + z \le 40$  であり、残部は x である。より好ましくは、前記軟磁性膜の組成比を示す a は、 $0 \le a \le 0$ . 3, x, y, z, w は a t%で、 $7 \le y \le 15$ 、 $0 \le z \le 5$ ,  $20 \le w \le 35$  であり、残 部が x である。

【発明が解決しようとする課題】ところが、成膜装置内で、軟磁性膜と絶縁膜とを交互に積層するには、前記軟磁性膜(例えば、Fe-Hf-O膜)と、絶縁膜(例えば、Al<sub>1</sub>O<sub>3</sub>)との組成が異なっているために、軟磁性 10 膜を成膜するために必要なターゲットと、絶縁膜を成膜するために必要なターゲットの2種類を用意し、各ターゲットを交換しながら、軟磁性膜と絶縁膜とを交互に積層しなければならず、製造工程が煩雑化する。また、成膜後、軟磁性膜と絶縁膜とで構成される磁性層をパターン化する際に、軟磁性膜と絶縁膜とでは、それぞれエッチングレートが異なっているために、加工性が非常に悪いなどの問題点があった。

【0012】また、前記元素Mは、Zr, Hfのうちー方あるいは両方を含む元素であることが好ましい。さらに本発明では、前記軟磁性膜の組成aは0であり、組成Zは0at%である、すなわち、前記軟磁性膜は、Fe-M-O膜で形成されていることが好ましい。

【0006】本発明は上記従来の問題点を解決するためのものであり、特に、軟磁性膜を成膜するために必要な 20 ターゲットのみで、前記軟磁性膜の表面に絶縁性の変質層を形成し、前記軟磁性膜の多層膜化を実現できる軟磁性多層膜及びその製造方法を提供すること、および、この軟磁性多層膜を用いた平面型磁気素子、フィルタ、及び薄膜磁気ヘッドを提供することを目的としている。

【0013】あるいは本発明における前記軟磁性膜が下 記の組成で形成されている。

#### [0007]

 $(Co_{1-x}T_x)_xM_yL_zO_y$ 

【課題を解決するための手段】本発明における軟磁性多層膜は、軟磁性膜の表面に、電気的な容量を有する酸化膜あるいは窒化膜の変質層が形成され、前記変質層が形成された軟磁性膜が多数積層されていることを特徴とす 30 るものである。

ただし、TはFe, Niのうちどちらか一方あるいは両方を含む元素であり、Mは、Ti, Zr, Hf, Nb, Ta, Cr, Mo, Si, P, C, W, B, Al, Ga, Geと希土類元素から選ばれる1種または2種以上の元素であり、Lは、Au, Ag, Cu, Ru, Rh, Os, Ir, Pt, Pdから選ばれる1種あるいは2種以上の元素であり、組成比を示すaは、0 $\le$ a $\le$ 0.7、x, y, z, wはat%で、3 $\le$ y $\le$ 30、0 $\le$ z $\le$ 20、7 $\le$ w $\le$ 40、20 $\le$ y+z+w $\le$ 60の関係を満足し、残部はxである。

【0008】本発明では、前記軟磁性膜の組成にOが含まれ、しかも、微結晶相とアモルファス相とが混在した膜構造を有しており、前記軟磁性膜の表面に、酸化膜の変質層が形成されているもの、または、前記軟磁性膜の組成にNが含まれ、しかも、微結晶相とアモルファス相とが混在した膜構造を有しており、前記軟磁性膜の表面に、窒化膜の変質層が形成されているものとすることができる。

【0014】また本発明では、前記軟磁性膜の組成比を示すaは、0 $\le$ a $\le$ 0.3、x,y,z,wはat%で、7 $\le$ y $\le$ 15、0 $\le$ z $\le$ 19、20 $\le$ w $\le$ 35、30 $\le$ y+z+w $\le$ 50の関係を満足し、残部はxであることがより好ましい。

【0009】本発明の軟磁性多層膜の個々の層を構成す 40 る前記軟磁性膜は、例えば、Fe及び/またはCoを主体とする微結晶相と、Ti, Zr, Hf, V, Nb, Ta, Mo, W, Al, Si, Cr, P, C, B, Ga, Geと希土類元素から選ばれる1種または2種以上の元素Mと、元素O及び/またはNを多量に含むアモルファス相とが混在した膜構造を有する。

【0015】また本発明では、前記元素TはFeであることが好ましく、この場合、CoとFeの濃度比は、0.3 $\leq$ {Co/(Co+Fe)} $\leq$ 0.8であることが好ましい。さらに本発明では、前述した前記軟磁性膜を構成する一元素として、Oの代わりにNが、あるいはOと共にNが用いられてもよい。以上詳述した本発明における前記軟磁性膜の比抵抗は、300 $\sim$ 3000 $\mu$  $\Omega$ ·c mである。

【0010】また、前記微結晶相の結晶構造は、bcc 構造、hcp構造、fcc構造のうち1種あるいは2種 以上の混成構造から成ることが好ましく、より好ましく は、前記微結晶相の結晶構造が、まにbcc構造から成

以上の混成構造から成ることが好ましく、より好ましく 【0016】また本発明は、前述した軟磁性多層膜によは、前記微結晶相の結晶構造が、主にbcc構造から成 50 って、平面型磁気素子、及びフィルタの磁心が形成され

40

ていることを特徴とするものである。

【0017】さらに本発明は、少なくとも下部コア層と、記録媒体との対向部で前記下部コア層と磁気ギャップを介して対向する上部コア層と、両コア層に記録磁界を与えるコイル層とを有する薄膜磁気ヘッドにおいて、前記下部コア層と上部コア層のうち少なくとも一方は、前述した軟磁性多層膜により形成されていることを特徴とするものである。

【0018】本発明における軟磁性多層膜の製造方法は、成膜装置内に、組成にO及び/またはNを有する軟 10磁性膜を成膜した後、前記装置内に酸素あるいは窒素を導入して、前記軟磁性膜の表面を酸化あるいは窒化させ、前記表面に電気容量を有する酸化膜あるいは窒化膜の変質層を形成する工程と、前記工程を繰り返し行い、表面に変質層を有する軟磁性膜を積層して多層膜化する工程と、を有することを特徴とするものである。また本発明では、前記軟磁性膜を成膜した後、前記軟磁性膜を大気にさらして、前記軟磁性膜の表面を酸化させ、前記表面に電気容量を有する酸化膜の変質層を形成してもよい。 20

【0019】また本発明では、前記軟磁性膜の組成にOを有する場合、前記軟磁性膜の表面を酸化して、前記表面に酸化膜の変質層を形成することが好ましい。さらに本発明では、前記軟磁性膜の組成にNを有する場合、前記軟磁性膜の表面を窒化して、前記表面に窒化膜の変質層を形成することが好ましい。

【0020】本発明では、前記軟磁性膜を下記の組成で形成している。

 $(Fe_{1-a}Co_a)_xM_yL_zK_w$ 

ただし、Mは、Zr, Hf, V, Nb, Ta, Mo, W, Al, Si, Cr, P, C, B, Ga, Ge と希土 類元素から選ばれる 1 種または 2 種以上の元素であり、 Lは、Pt, Ru, Rh, Pd, Ir, Os, Sn, Ti, Au, Ag, Cu から選ばれる 1 種または 2 種以上の元素であり、 Kは Oまたは Nのうち一方、 あるいは両方を含む元素であり、 組成比を示す a を、 $0 \le a \le 0$ .  $5 \le x$ , y, z, w は a t%で、 $5 \le y \le 3.0$ 、 $0 \le z \le 20$ 、 $5 \le w \le 40$ 、 $10 \le y + z \le 40$  とし、 残部は x である。 また本発明では、前記軟磁性膜の組成比を示す a を、 $0 \le a \le 0$ .  $3 \le x$ , y, z, w は a t%で、 $7 \le y \le 1.5$ 、 $0 \le z \le 5$ 、 $2.0 \le w \le 3.5$  とし、 残部は x であることがより好ましい。

【0021】 さらに本発明では、前記元素Mを、2r, Hf のうち一方あるいは両方を含めて形成することが好ましい。また本発明では、前記軟磁性膜の組成 a を0 で、組成Z を0 a t %で形成する、すなわち前記軟磁性膜の組成をFe-M-O で形成することが好ましい。

【0022】あるいは本発明では、前記軟磁性膜を下記の組成で形成する。

(Co1-, T3) , M, L2 K,

ただし、TはFe, Niのうちどちらか一方あるいは両方を含む元素であり、Mは、Ti, Zr, Hf, Nb, Ta, Cr, Mo, Si, P, C, W, B, Al, Ga, Geと希土類元素から選ばれる1種または2種以上

の元素であり、Lは、Au,Ag,Cu,Ru,Rh,Os,Ir,Pt,Pdから選ばれる1種あるいは2種以上の元素であり、KはOまたはNのうち一方、あるいは両方を含む元素であり、組成比を示すa を、0  $\leq$  a  $\leq$  0. 7 、x 、y 、z 、wはa t %で、3  $\leq$  y  $\leq$  3 0 、0

 $\leq$  z  $\leq$  2 0 、 7  $\leq$  w  $\leq$  4 0 、 2 0  $\leq$  y + z + w  $\leq$  6 0 とし、残部はx である。

【0023】また本発明では、前記軟磁性膜の組成比を示すaを、0 $\le$ a $\le$ 0.3、x,y,z,wはat%で、7 $\le$ y $\le$ 15、0 $\le$ z $\le$ 19、20 $\le$ w $\le$ 35、30 $\le$ y+z+w $\le$ 50とし、残部はxであることがより好ましい。また本発明では、前記元素TをFeで形成することが好ましく、この場合、CoとFeの濃度比を、0.3 $\le$ {Co/(Co+Fe)} $\le$ 0.8で形成することが好ましい。

20 【0024】従来から、平面型磁気素子(インダクタ、トランス)、フィルタ、及び薄膜磁気ヘッドなどに使用される磁性層を、薄い膜厚を有する軟磁性膜と絶縁膜とを交互に積層した多層膜構造で形成することによって、磁気的な飽和の防止と、高周波帯域におけるコア損失(鉄損)を低下させることが可能であることが知られている。

【0025】従来では、絶縁膜としてAl<sub>2</sub>O<sub>3</sub>やSiO<sub>2</sub>などを用いていたが、軟磁性膜の組成と、前記絶縁膜の組成が異なるために、成膜に際して、軟磁性膜を成膜30 するためのターゲットと、絶縁膜を成膜するためのターゲットの2種類を必要とすることや、軟磁性膜と絶縁膜のエッチングレートの違いによる加工性の悪さなどの問題があった。

【0026】そこで本発明では、軟磁性膜の成膜に必要なターゲットのみで、軟磁性膜と絶縁膜とが交互に積層された軟磁性多層膜を形成でき、しかも前記軟磁性膜と絶縁膜の組成を同一組成で形成することを可能にしている。図1は、本発明における多層膜化された軟磁性多層膜5の構造を表す断面図である。図1に示すように基板10上には、複数の軟磁性膜7が積層されている。本発明では前記軟磁性膜7の組成には、O(酸素)及び/またはN(窒素)が含有されており、膜構造としては、FeやCoなどの磁性を担う元素の微結晶相と、この微結晶相を取り囲むアモルファス相とが混在したものとなっている。

【0027】図1に示すように、各軟磁性膜7の表面には、変質層8が形成されている。この変質層8は、高周波に対し電気的な容量を有する酸化膜あるいは窒化膜であり、高周波領域では、前記変質層8は、軟磁気特性を50 有する無変質層9(軟磁性膜7から変質層8を取り除い

10

た部分)を磁気的にシールドし、従来における絶縁膜と 同等の機能を発揮できるようにしている。

【0028】前記変質層8の構成元素は、無変質層9と 同じであり、組成的に見ると、図1に示す軟磁性多層膜 5はほぼ単層に近い状態で形成されている。前述したよ うに、本発明では基板10上に積層される軟磁性膜7の 組成には、O(酸素)及び/またはN(窒素)が含有さ れている。O(酸素)あるいはN(窒素)の量が、前記 軟磁性膜7の表面と、前記軟磁性膜7の表面以外の部分 とでは異なっており、前記軟磁性膜7の表面には、O (酸素) 及び/またはN (窒素) が多く含有され、強い 酸化膜、あるいは窒化膜の変質層8が形成されている。 【0029】図2は、3.0μmの膜厚のFe-Hf-O膜を形成し、表面に酸化膜の変質層8を形成した後 に、オージェ分析法を行った結果を示している。本分析 で用いたFe-Hf-O膜は、FessHf11O34であ る。また図2の横軸が、表面からのスパッタリング深さ (μm)、縦軸がFe-Hf-O膜を構成する各原子の 含有量 (a t %) である。

【0030】図2に示す分析結果では、表面から約0. 01μm程度の深さまでは、Fe原子やHf原子に比べ て、酸素原子の含有量が非常に多くなっている。また、 表面から約0.01μ m程度までには、含有量は少ない もののFe原子やHf原子も含まれている。このよう に、表面では酸素原子の含有量が多いが、組成としては Fe-Hf-Oであることに変わりがない。すなわち、 表面付近は、前記Fe-Hf-Oに多量の酸素が含まれ た自然酸化膜であり、この部分が前記変質層8である。 また、表面から約0.01μmよりも深い位置では、F e原子の含有量が多くなっており、軟磁気特性を示す。 【0031】このように、Fe-Hf-O膜の表面とそ れ以外の部分とでは、組成は同じであるものの、酸素原 子の含有量が大きく異なっているために、単層でありな がら、磁気的な絶縁性を有する変質層8が、表面以外の 軟磁気特性を有する無変質層 9 の上に重ねられた積層状 態になっている。

【0032】本発明者らは、前記変質層8が高周波磁界に対して磁気的な絶縁層として機能することを以下のようにして実証した。まず図3に示すように、前記FeーHf-O膜を基板上に成膜し、このFe-Hf-O膜の40表面を大気にさらして自然酸化させ、変質層を形成した。図2に示したオージェ分析は、図3に示した軟磁性膜を分析したものであり、すなわち図3に示す実験に使用したFe-Hf-O膜の表面の変質層の厚さは0.01μm程度である。

【0033】図3では、前記Fe-Hf-O膜の変質層の表面に2つの電極部を密着させ、電極部間に交流電圧を供給してそのインピーダンスを測定した。その実験結果を図4に示す。図4に示すように、交流電流の周波数100MHz程度の高周波帯域となると、インピーダン50

スが大幅に低下する。このことは、前記変質層が、高周 波帯域において電気的には容量成分として機能している ことを意味している。

【0034】磁性膜間の層が高周波電流に対して電気的 な容量成分として機能することは、高い周波数の交流磁 界に対して磁気的な絶縁層として機能するための必要条 件である。本発明では、Fe-Hf-O膜などの軟磁性 膜の表面に酸化層または窒化層の変質層が形成されてい る場合に、この変質層が少なくとも高周波帯域において 10 電気的な容量成分として機能すれば、軟磁性を有する多 層膜間で、高い周波数の高周波磁界に対して磁気シール ドとして機能できるという現象に着目したものである。 【0035】本発明では、図1に示す軟磁性膜7の表面 に、高周波電流に対して電気的な容量成分として機能す る酸化膜または窒化膜の変質層8を形成することによ り、この変質層8を高周波磁界に対して磁気的な絶縁層 として機能させることができる。したがって、図1に示 す軟磁性多層膜では、個々の無変質層 9, 9, …の磁気 的な膜厚を低下させることができ、コア損失の低減に有 効である。しかも、多層膜であるために全体的な飽和磁 束量を高めることができ、磁気的な飽和が生じにくい軟 磁性材料を得ることができる。

【0036】なお前記Fe-Hf-O膜の表面に酸化膜を形成する方法は、前記Fe-Hf-O膜を成膜後、大気中にさらすか、あるいは、成膜装置内に、酸素を封入することで容易に形成できる。前記Fe-Hf-O膜には、酸素原子と結合しやすいHf原子が含まれているために、大気中に含まれている酸素原子が、前記Hf原子に引き寄せられ、前記Fe-Hf-O膜表面に、酸素でリッチな酸化膜が形成されるものと考えられる。

【0037】本発明では、Fe-Hf-O膜などのよう に、組成にO(酸素)及び/またはN(窒素)を含有 し、さらに前記酸素原子あるいは窒素原子と結合しやす V, Ti, Zr, Hf, V, Nb, Ta, Mo, W, A l, Si, Cr, P, C, B, Ga, Geと希土類元素 から選ばれる1種または2種以上の元素Mを含む軟磁性 膜の表面に、積極的に、酸化膜あるいは窒化膜などの変 質層を形成した後、前記軟磁性膜と同一組成を有する軟 磁性膜を、前記変質層上に再び成膜して、さらに前記軟 磁性膜の表面に酸化膜あるは窒化膜の変質層を形成す る。このようにして積層された軟磁性多層膜は図1に示. すように、軟磁気特性を有する無変質層9と、交流に対 し電気容量を有する酸化膜あるいは窒化膜の変質層8と が、交互に積層された多層膜構造となり、変質層8を介 して対向する無変質層9どうしは、磁気的に遮断された 状態となっており、軟磁性膜7の膜厚を薄く形成すれ ば、軟磁気特性を有する無変質層9の膜厚は薄くなり、 コア損失の低減を図れる。また前記軟磁性多層膜5を多 層膜構造とすれば、前記軟磁性多層膜5全体の膜厚を厚 く形成でき、磁気的な飽和を防止することができる。

【0038】特に本発明においては、軟磁性膜7の成膜 に必要なターゲットのみで、多層膜構造の軟磁性多層膜 5を形成できるので、製造工程を容易化でき、しかも、 成膜された軟磁性膜7の無変質層9と変質層8は組成的 には同じであるので、エッチングレートはほぼ同じであ り、加工性も良い。

【0039】次に、本発明における軟磁性膜の特徴につ いて説明する。本発明における軟磁性膜は、Fe及び/ またはCoを主体とする微結晶相と、Ti, Zr, H f, V, Nb, Ta, Mo, W, Al, Si, Cr, P, C, B, Ga, Geと希土類元素から選ばれる1種 または2種以上の元素Mと、元素O及び/またはNを多 量に含むアモルファス相とが混在した膜構造を有するも のである。

【0040】本発明における軟磁性膜の具体的な組成式 は、(Fe<sub>1-x</sub>Co<sub>x</sub>)<sub>x</sub>M<sub>y</sub>L<sub>z</sub>O<sub>x</sub>で表される。ただし、 Lは、Pt, Ru, Rh, Pd, Ir, Os, Sn, T i, Au, Ag, Cuから選ばれる1種または2種以上 の元素であり、組成比x, y, z, wはat%である。 なお、Oに代えて、あるいはOと共にN(窒素)が組成 20 内に含まれていてもよい。

【0041】前記軟磁性膜において、Feは主成分であ り、強磁性を示す元素である。従って前記Feは磁性を 担う元素である。特に、高飽和磁束密度を得るために は、Feの含有量は多いほど好ましい。Coは、Feと 同じく磁性を担う元素であり、Feの一部を置換して添 加することが可能である。良好な軟磁気特性を得るには Feとの添加比率が0.5以下であることが好ましく、 0. 3以下であるとさらに好ましい。

【0042】元素Mは、軟磁気特性と高抵抗を両立する 30 残部はxである。 ために必要な元素であり、これらは酸素と結合しやす く、酸化物を形成し、非晶質中に主に分布して、磁性膜 の比抵抗を向上させるものである。この効果を得るため には、少なくとも5at%以上含まれていることが好ま しいが、添加量が多すぎると、磁性膜の軟磁気特性が劣 化し、また、Feの濃度が低下することによる飽和磁束 密度の低下のため、30at%以下であることが好まし い。より好ましくは、7 a t %以上15 a t %以下であ

び磁歪を調整する元素である。これら、元素Lは10a t%を越えて添加すると、軟磁気特性の劣化や飽和磁束 密度の低下を招き好ましくない。より好ましくは、5a t%以下とするとよい。また元素Mと複合添加する際は 元素Mと元素Lとの総量が5 a t %以上40 a t %以下 であると好ましい。

【0044】元素Oは非晶質中に存在して元素Mと結合 してMの酸化物を形成するものであり、10at%以上 40a t%以下含まれていることが好ましい。良好な軟 得るためには元素Oの添加量は20at%以上35at %以下であることが好ましい。

【0045】本発明では良好な軟磁気特性を確保しつつ 高い飽和磁束密度を維持するためには、組成比を示すa は、 $0 \le a \le 0$ . 5、x, y, z, wはa t%で、 $5 \le$  $y \le 30$ ,  $0 \le z \le 20$ ,  $5 \le w \le 40$ ,  $10 \le y + z$ ≤40であり、残部はXであることが好ましい。さら に、良好な軟磁気特性と高い飽和磁束密度を確実に得る two cities x, y, y, z, y, z, y, z, y, z, z, z10 t%°,  $7 \le y \le 15$ ,  $0 \le z \le 5$ ,  $20 \le w \le 35$ ° あり、残部がxであることがより好ましい。

【0046】また前記元素Mは、Zr, Hfのうち一方 あるいは両方を含む元素であることが好ましい。 さらに 本発明では、前記軟磁性膜の組成aをOに、組成zをO a t%にすることが好ましい。すなわち、前記軟磁性膜 の組成をFe-M-Oで形成することが好ましい。この Fe-M-O膜は、非常に飽和磁束密度が高い。

・【0047】または本発明では、前記軟磁性膜は、下記 の組成で形成されていてもよい。

 $(Co_{1-a}T_a)_x M_y L_z O_a$ 

ただし、TはFe, Niのうちどちらか一方あるいは両 方を含む元素であり、Mは、Ti, Zr, Hf, Nb, Ta, Cr, Mo, Si, P, C, W, B, Al, G a, Geと希土類元素から選ばれる1種または2種以上 の元素であり、Lは、Au, Ag, Cu, Ru, Rh, Os, Ir, Pt, Pdから選ばれる1種あるいは2種 以上の元素であり、組成比を示すaを、 $0 \le a \le 0$ . 7, x, y, z, with two  $3 \le y \le 30$ ,  $0 \le z$  $\leq 20$ ,  $7 \leq w \leq 40$ ,  $20 \leq y + z + w \leq 60$   $\geq 1$ ,

【0048】本発明では良好な軟磁気特性を確保しつつ 高い飽和磁束密度を維持するためには、前記軟磁性膜の 組成比を示すaを、0≦a≦0.3、x, y, z, wは a t % $\sigma$ ,  $7 \le y \le 1.5$ ,  $0 \le z \le 1.9$ ,  $2.0 \le w \le 3$ 5、30≤y+z+w≤50とし、残部はxであること がより好ましい。

【0049】次に、本発明における軟磁性膜の膜構造と しては、図8に示すように、元素Mの酸化物(あるいは 窒化物)が主体となっているアモルファス相に、Fe及 【0043】元素Lは、磁性膜の耐食性、周波数特性及 40 び/またはCoを主体とする微結晶相が混在している。 前記アモルファス相は、主に元素Mの酸化物で形成され ているので、高い比抵抗ρを示し、膜全体に関しても高 い比抵抗を示す。特にFeと共に、あるいはFeに代え て、Coを添加すると、微結晶相にも酸素が含有され、 前記微結晶相も高い比抵抗ρを示し、膜全体の比抵抗ρ は、Fe-M-O膜の場合に比べて高くなる。

【0050】また軟磁性膜にCoを含有すると、前記軟 磁性膜の一軸異方性は、Fe-M-O膜の一軸異方性よ りも数倍大きくなり、従って、本発明における軟磁性膜 磁気特性と高い飽和磁束密度、及び良好な周波数特性を 50 の透磁率の周波数特性は、非常に良好なものとなる。た

だし、前記軟磁性膜にCoを添加すると、Fe-M-O 膜に比べて、飽和磁束密度は低下する。

【0051】また本発明において、Fe及び/またはC oを主体とする微結晶相の結晶構造としては、bcc構 造(体心立方構造)、fcc構造(面心立方構造)、h c p 構造(稠密六方構造)のうちいずれであってもよい が、より好ましくは結晶構造の大半が b c c 構造で形成 されていることである。なお前記微結晶相の平均結晶粒 径は30nm以下であることが好ましい。

#### [0052]

【発明の実施の形態】図5、図6は、本発明におけるイ ンダクタの構造を示すものであり、図5は平面図、図6 は図5の6-6線断面図である。図6に示すように、基 板30上に取り出し電極31が形成されている。この取 り出し電極31は、端子としての役割を有している。前 記基板30上及び取り出し電極31上に、絶縁膜32と 磁性膜33と絶縁膜34が順次積層され、絶縁膜34上 にスパイラルコイル状の平面コイル35が形成される。 平面コイル35の中心部は、絶縁膜32と本発明の軟磁 性多層膜で形成された磁性膜33と絶縁膜34に開けら 20 れたスルーホールを介して取り出し電極31と接続され ている。さらに平面コイル35を覆う絶縁膜36が形成 され、絶縁膜36上に本発明の軟磁性多層膜で形成され た磁性層37が形成されている。平面コイル35の端か らは取り出し電極38が基板30上に延びている。前記 取り出し電極38も、取り出し電極31と同様に端子と しての機能を有している。

【0053】平面コイル35は、銅、銀、金、アルミニ ウムあるいはこれらの合金などの良導電性金属材料から なり、インダクタンス、直流重量特性、サイズなどに応 30 じて、電気的に直列に、または並列に、さらに縦にある いは横に絶縁膜を介して適宜配置することができる。ま た平面コイル35を並列的に複数設け、各平面コイル3 5を絶縁膜36を介して対向させることで、トランスを 構成できる。さらに、平面コイル35は、導電層を基板 上に形成後、フォトエッチングすることにより各種の形 状に作成できる。導電層の成膜方法としては、ブレス圧 着、メッキ、金属溶射、真空蒸着、スパッタリング、イ オンブレーティング、スクリーン印刷焼成法などの適宜 の方法を用いればよい。

【0054】絶縁膜32,34,36は、ポリイミドな どの高分子フィルム、SiO<sub>2</sub>、ガラス、硬質炭素膜な どの無機質膜からなるものを用いることが好ましい。こ の絶縁膜32,34,36は、ペースト印刷またはスピ ンコート後に焼成する方法、溶融メッキ法、溶射、気相 メッキ、真空蒸着、スパッタリング、イオンブレーティ ングなどの方法により形成される。

【0055】図7は、本発明の実施形態としての薄膜磁 気ヘッドの縦断面図である。図7に示す薄膜磁気ヘッド 端面に形成されたものであり、読み出しヘッド (再生へ ッド) 上に書込み用のインダクティブヘッドが積層され た、いわゆるMR/インダクティブ複合型薄膜磁気ヘッ ドである。なお図7に示す薄膜磁気ヘッドは、インダク ティブヘッドである。

【0056】図7に示す符号40は、本発明の軟磁性多 層膜で形成された下部コア層40である。前記下部コア 層40の上には、Al2O3などの非磁性の絶縁材料で形 成されたギャップ層41が形成され、さらに前記ギャッ 10 プ層41の上には、レジスト材料やその他の有機材料で 形成された絶縁層42が形成されている。

【0057】前記絶縁層42上には、Cuなどの電気抵 抗の低い導電性材料により、コイル層43が螺旋状に形 成されている。なお前記コイル層43は、後述する上部 コア層 45 の基端部 45 b の周囲を周回するように形成 されているが、図7では前記コイル層43の一部のみが 現れている。そして前記コイル層43の上には、有機樹 脂材料などの絶縁層44が形成されている。

【0058】前記絶縁層44の上には、本発明の軟磁性 多層膜で形成された上部コア層45が形成されている。 上部コア層45の先端部45aは、記録媒体との対向部 において、下部コア層40上に前記ギャップ層41を介 して接合され、ギャップ長GIの磁気ギャップが形成さ れている。また上部コア層45の基端部45bは、ギャ ップ層41及び絶縁層42に形成された穴を介して、下 部コア層40に磁気的に接合されている。

【0059】曹込み用のインダクティブヘッドでは、コ イル層43に記録電流が与えられると、下部コア層40 及び上部コア層45に記録磁界が誘導され、下部コア層 40と上部コア層45の先端部45aとの磁気ギャップ 部分からの洩れ磁界により、ハードディスクなどの記録 媒体に磁気信号が記録される。

【0060】本発明では、図5、6に示すインダクタの 磁性膜33,37、及び図7に示す薄膜磁気ヘッドの下 部コア層40、上部コア層45が、図1に示すように、 軟磁性膜7が複数積層された軟磁性多層膜5によって形 成されている。図1に示すように、前記軟磁性膜7は、 その表面に酸化膜あるいは窒化膜の変質層8が形成さ れ、前記変質層8以外の部分は、軟磁気特性を有する無 変質層 9 である。前記変質層 8 は髙周波帯域で、電気容 量を有し、磁気的なシールド膜としての機能を果たして

【0061】本発明において、前記軟磁性膜7は、図8 に示すように、Fe及び/またはCoを主体とする微結 晶相と、Ti, Zr, Hf, V, Nb, Ta, Mo, W, Al, Si, Cr, P, C, B, Ga, Geと希土 類元素から選ばれる1種または2種以上の元素Mと、元 素O及び/またはNを多量に含むアモルファス相とが混 在した膜構造を有している。前記軟磁性膜7の表面に形 は、浮上式ヘッドを構成するスライダのトレーリング側 50 成されている酸化膜あるいは窒化膜の変質層8にも、微

量ながらも、Fe及び/またはCoと、元素Mが含まれ ており、前記変質層8の構成元素は、軟磁気特性を有す る無変質層9と同じであり、組成的には、前記軟磁性多 層膜5は単層に近い状態となっている。

【0062】しかしながら本発明では、軟磁性膜7を構 成する前記変質層8と無変質層9に含まれる酸素原子あ るいは窒素原子の含有量が大きく異なり、積極的に、酸 化膜あるいは窒化膜とされた変質層8には、多量の酸素 原子あるいは窒素原子が含まれており、絶縁性を有して いる。さらに前記変質層8は、前述したように、高周波 10 膜7の組成にN(窒素)を含有するときは、前記軟磁性 帯域で、電気容量を有しており、軟磁気特性を有する無 変質層 9 間を磁気的にシールドする機能を有している。

【0063】このように、前記軟磁性多層膜5を、軟磁 性膜7の多層膜構造で形成することによって、膜厚を厚 くすることで磁気的な飽和を防止でき、しかも、各軟磁 性膜7の表面に形成された変質層8によって、軟磁性特 性を有する無変質層9の間が、磁気的にシールドされて いるから、高周波におけるコア損失を低減することが可 能である。従って、前記軟磁性膜を使用した上述のイン ダクタ及び薄膜磁気ヘッドは、優れた高周波特性を有す 20 ることができる。

【0064】図1に示す軟磁性多層膜5を形成するに は、スパッタ法、蒸着法などを使用すればよい。スパッ タ装置としてはRF二極スパッタ、DCスパッタ、マグ ネトロンスパッタ、三極スパッタ、イオンビームスパッ タ、対向ターゲット式スパッタなどの既存のものを使用 すればよい。

【0065】スパッタ装置内には、軟磁性膜7を成膜す るためのターゲットを用意し、スパッタ放電によって、 図1に示す基板上に、前記軟磁性膜7を成膜する。この 30 成膜時に、前記軟磁性膜7中に、O2(酸素)、あるい はN<sub>2</sub>(窒素)を添加する方法としては、Arなどの不 活性ガス中にO,ガス、あるいはN,ガスを混合した(A  $r+O_2$ ) 混合ガス、あるいは (Ar+N<sub>2</sub>) 雰囲気中で スパッタを行う反応性スパッタ、あるいは、元素Mの酸 化物あるいは窒化物のチップを用いた複合ターゲットを Ar雰囲気中、あるいはAr+O<sub>2</sub>、Ar+N<sub>2</sub>雰囲気中 でスパッタする方法が有効である。

【0066】図1に示す基板10上にまず第1層目の軟 磁性膜7を成膜した後、スパッタ放電を止めて、0 2(酸素)、あるいはN2(窒素)を封入し、前記軟磁性 膜7の表面に、酸化膜あるいは窒化膜の変質層8を形成 する。この変質層8は髙周波に対し、電気容量を有す る。そして再び、スパッタ放電によって、前記変質層8 上に第2層目の軟磁性膜7を成膜し、成膜後、スパッタ 放電を止めて、酸素、あるいは窒素を封入して前記軟磁 性膜7の表面に、酸化膜あるいは窒化膜の変質層8を形 成する。この工程を繰り返すことによって、変質層8を 除いた部分の軟磁気特性を有する無変質層9と絶縁性の 変質層 8 とを交互に積層したような多層膜構造の軟磁性 50 0.3≦ {Co/(Co+Fe)}≦0.8であること

多層膜5を形成することができる。

【0067】また前記軟磁性膜7の表面に酸化膜の変質 層8を形成する方法としては、前述したように、軟磁性 膜7を成膜後、装置内に酸素を封入する方法と、成膜さ れた軟磁性膜7を、大気中にさらすことによって、前記 軟磁性膜7の表面に酸化膜の変質層8を形成することが できる。なお、前記軟磁性膜7の組成にO(酸素)を含 有するときは、、前記軟磁性膜7の表面に酸化膜の変質 層8を形成することが好ましい。あるいは、前記軟磁性 膜7を成膜後、窒素を封入することによって、前記軟磁 性膜7の表面に窒化膜の変質層8を形成することが好ま しい。

【0068】次に本発明で使用される軟磁性膜7の組成 について説明する。 前記軟磁性膜 7 は (Fe<sub>1-4</sub> Co<sub>4</sub>) xM,L,O.から成る組成によって形成される。ただし、 Mは、Zr, Hf, V, Nb, Ta, Mo, W, Al, Si, Cr, P, C, B, Ga, Geと希土類元素から 選ばれる1種または2種以上の元素であり、Lは、P t, Ru, Rh, Pd, Ir, Os, Sn, Ti, A u, Ag, Cuから選ばれる1種または2種以上の元素 であり、組成比を示すaは、 $0 \le a \le 0$ .  $5 \le x$ , y, z, wta t% $\sigma$ ,  $5 \le y \le 30$ ,  $0 \le z \le 20$ ,  $5 \le z \le 20$  $w \le 40$ 、 $10 \le y + z \le 40$ であり、残部はxであ

【0069】より好ましくは、前記軟磁性膜の組成比を 示すaは、0≦a≦0.3、x,y,z,wはat% v,  $7 \le y \le 15$ ,  $0 \le z \le 5$ ,  $20 \le w \le 35$  vり、残部がxである。また本発明では、前記元素Mは、 Zr, Hfのうち一方あるいは両方を含む元素であるこ とが好ましい。

【0070】あるいは本発明では、前記軟磁性膜7は (Co1-, T1), M, L2O, の組成で形成されている。た だし、TはFe,Niのうちどちらか一方あるいは両方 を含む元素であり、Mは、Ti, Zr, Hf, Nb, T a, Cr, Mo, Si, P, C, W, B, Al, Ga, Geと希土類元素から選ばれる1種または2種以上の元 素であり、Lは、Au, Ag, Cu, Ru, Rh, O s, Ir, Pt, Pdから選ばれる1種あるいは2種以 上の元素であり、組成比を示すaは、 $0 \le a \le 0$ . 7、 x, y, z, with a t% $\sigma$ ,  $3 \le y \le 30$ ,  $0 \le z \le 2$ 0、7≤w≤40、20≤y+z+w≤60の関係を有 し、残部はxである。より好ましくは、前記軟磁性膜の 組成比を示すaは、0≤a≤0.3、x,y,z,wは a t % $\tau$ ,  $7 \le y \le 15$ ,  $0 \le z \le 19$ ,  $20 \le w \le 3$ 5、30≤y+z+w≤50の関係を有し、残部はxで

【0071】また本発明では、前記元素TはFeである ことが好ましく、この場合、СоとFeの濃度比は、

18

が好ましい。元素TをFeとして、CoとFeとの割合を0.  $3 \le \{C$ o $\angle$ (Co+Fe) $\} \le 0$ . 8とすることで、より優れた軟磁気特性及び周波数特性を得ることができる。さらに好ましくは、CoとFeとの割合を7: 3とすると良い。また本発明における前記軟磁性膜を構成する一元素として、Oの代わりにNが、あるいはOと共にNが用いられてもよい。なお本発明の軟磁性膜7によれば、300~3000 $\mu$  $\Omega$ ·c m程度の比抵抗を得ることが可能である。

【0072】以上のように本発明では、図1に示すよう 10に、軟磁性多層膜5は、複数の軟磁性膜7が積層された多層膜構造で形成されており、しかも、各軟磁性膜7の表面には、高周波に対し電気容量を有する酸化膜あるいは窒化膜の変質層8が形成され、軟磁性特性を有する無変質層9の間が、前記変質層8によって磁気的にシールドされている。このように、前記軟磁性多層膜5を、軟磁性膜7の多層膜構造で形成することによって、膜厚を厚くすることで磁気的な飽和を防止でき、しかも、各軟磁性膜7の表面に形成された変質層8によって、軟磁性特性を有する無変質層9の間が、磁気的にシールドされ 20 ているから、高周波におけるコア損失を低減することが可能である。

【0073】特に本発明では、軟磁性膜7を成膜するために使用するターゲットのみを用いることによって、図1に示す無変質層9と変質層8が、交互に積層された多層膜構造を形成でき、製造工程を容易化することができる。しかも、前記軟磁性膜7の無変質層9と変質層8は、組成的には同じであるので、エッチングレートもほぼ同じであり、加工性を向上させることができる。

【0074】なお本発明では、図1に示す軟磁性多層膜 305を使用する具体的な実施例として、インダクタ(図5,6)と薄膜磁気ヘッド(図7)を挙げたが、例えば、一次側と二次側のコイルを設けた薄膜トランスの軟磁性多層膜にも適用できる。この軟磁性多層膜を使用した薄膜とランスは、上述のインダクタ及び薄膜磁気ヘッドと同様、優れた高周波特性を有することができる。さらに近年では、移動通信機器が発達し、機器の小型化及び高周波化が要求されている。こうした中で、例えば携帯電話機用のLCフィルタの構成要素の中で占有面積の大きい空心インダクタに、前記軟磁性多層膜5を適用す 40ることにより、高周波特性に優れたフィルタを提供することができる。

#### [0075]

【発明の効果】以上詳述した本発明によれば、例えば、 組成にO(酸素)及び/またはN(窒素)を有し、膜構造としては、Fe及び/またはCoを主体とする微結晶相と、元素M(Hfなど)とO及び/またはNを多量に 含むアモルファス相とが混在する構造である軟磁性膜を 成膜した後、前記軟磁性膜の表面を酸化あるいは窒化し て変質層を形成し、表面に前記変質層が形成された軟磁 性膜を積層して多層膜化している。本発明では、前記変 質層は、高周波帯域において電気的な容量成分を有し、 磁気的なシールド機能を発揮するため、前記軟磁性膜の 膜厚を薄く形成して多層膜化すれば、コア損失の低減を 図れると同時に、磁気的な飽和を防止することができ る。

【0076】特に本発明においては、軟磁性膜を成膜するために必要なターゲットのみで、表面に変質層を有する軟磁性膜の多層膜構造を形成でき、製造工程の容易化を実現できると共に、前記変質層の構成元素は、軟磁性膜と同じであるので、加工性にも優れている。

#### 【図面の簡単な説明】

【図1】本発明における軟磁性多層膜の構造を示す断面 図.

【図2】3.0 $\mu$ mの膜厚を有するFe-Hf-O膜を成膜し、前記Fe-Hf-O膜における表面からの深さと、各原子の含有量との関係を示すグラフ、

【図3】Fe-Hf-O膜における周波数とインピーダンスとの関係を測定するための実験図、

【図4】Fe-Hf-O膜における周波数とインピーダンスとの関係を示すグラフ、

【図5】本発明の実施形態の構造を示す平面型磁気素子 (インダクタ)の拡大平面図、

【図6】図5に示す6-6線の断面図、

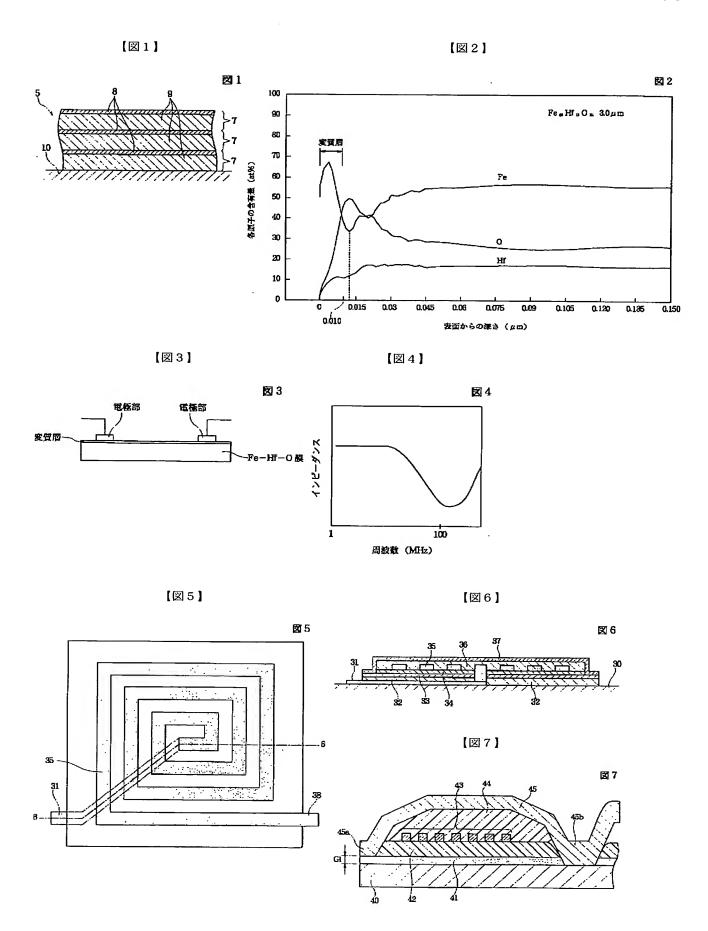
【図7】本発明の実施形態の構造を示す薄膜磁気ヘッド の縦断面図、

【図8】本発明における軟磁性膜の膜構造を表す模式 図、5

【図9】従来におけるインダクタの断面図、

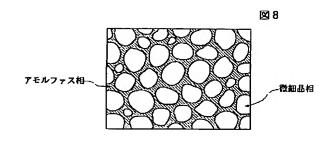
### 【符号の説明】

- 5 軟磁性多層膜
- 7 軟磁性膜
- 8 変質層
- 9 無変質層
- 30 基板
- 31、38 取り出し電極
- 32、34、36 絶縁膜
- 33、37 磁性膜
- 35 平面コイル
- 40 下部コア層
- 41 ギャップ層
- 42、44 絶縁層
- 43 コイル層
- 45 上部コア層



【図8】

【図9】



A 3 2 B

フロントページの続き

(51) Int. Cl. 7

識別記号

FΙ

テーマコート' (参考)

17/04

17/04

F

(72)発明者 佐藤 敏郎

長野県長野市稲葉1006-1

(72) 発明者 山沢 清人

長野県長野市松代町城東90番地

(72)発明者 佐々木 義人

東京都大田区雪谷大塚町1番7号 アルプ

ス電気株式会社内

(72)発明者 畑内 隆史

東京都大田区雪谷大塚町1番7号 アルプ

ス電気株式会社内

Fターム(参考) 5D033 BA08 CA01 DA02 DA31

5D093 BC05 HA05 HA06 JA01 JA06

5E049 AA01 AA04 AA09 AC01 AC05

BA12 DB04 DB14

5E070 AA01 AA11 AB02 BA11 BB02

CB04 CB12

Patent Number: 2000054083

Application No.: 10223910 JP10223910 JP

Date Filed: 19980807

Title: SOFT MAGNETIC MULTILAYERED FILM, AND FLAT MAGNETIC

ELEMENT,

FILTER, AND THIN FILM MAGNETIC HEAD USING THE SOFT MAGNETIC

MULTILAYERED FILM, AND MANUFACTURE OF THE SOFT MAGNETIC

#### MULTILAYER FILM

Issue Date: 20000222

Intl. Class: G11B005127

Intl. Class: G11B00531

Intl. Class: H01F01030

Intl. Class: H01F01700

Intl. Class: H01F01704

# [ABSTRACT]

PROBLEM TO BE SOLVED: To provide a soft magnetic multilayered film and its manufacturing method, capable of forming insulating modified layers on respective surfaces of soft magnetic films only by a target necessary for the formation of the soft magnetic films and capable of forming the soft magnetic films into a multilayered film, and also to provide a flat magnetic element a filter and a thin film magnetic head using the soft magnetic multilayered film. SOLUTION: Although a soft magnetic multilayered film 5 is constituted of a multilayered film structure of plural soft magnetic films 7, modified layers 8 of oxide film or nitride film, having capacitance with respect to high frequency, are formed on respective surfaces of the soft magnetic films 7. The modified layers 8 can be formed by oxidizing or nitriding respective surfaces of the soft magnetic multilayered film 5 can be formed only by a target necessary to form the soft magnetic films 7.